PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-211239

(43) Date of publication of application: 25.12.1982

(51)Int.CI.

H01L 21/312

(21)Application number : 56-096128

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<TTN>

(22)Date of filing:

22.06.1981

(72)Inventor: HIRATSUKA HIROAKI

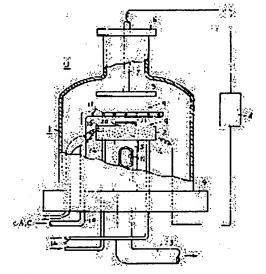
OKADA TAKESHI KATAYAMA YUZO

(54) FORMATION OF INSULATING FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable to form an insulating film in a high speed having high thermal resistance, and moreover haing superior oxidation resistance and permeation resistance by a method wherein oxygen is made to be contained in carrier gas to be used together with organic Si compound gas.

CONSTITUTION: A semiconductor device constituting body 20 is put on an electrode 2 in a vessel 1, and the organic Si compound a is supplied together with carrier gas C through a gas supply pipe 10 and nozzles 11 into the region 9 between the electrodes 2, 3 exhausting the inside of the vessel 1 through an exhaust pipe 13. Glow descharge is made to be generated applying a high frequency voltage from a high frequency electric power source 8 between the electrodes 2, 3 in this condition, and the insulating film 21 is formed on the surface of the constituting body 20 by the plasma polymerization method. At this case, rare gas containing oxygen is used as the carrier gas C. Accordingly the insulating film



having high thermal resistance, and moreover having superior oxidation resistance and permeation resistance can be formed with extremely high speed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-211239 /

(1) Int. Cl. 3 H 01 L 21/312 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 砂公開 昭和57年(1982)12月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

9 絶縁膜形成法

②特

願 昭56-96128

20出

願 昭56(1981)6月22日

(2)発 明 者

平塚廣明

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

@発明者 岡田武司

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

砂発 明 者 片山祐三

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

仍代 理 人 弁理士 田中正治

明 集 書

1. 强则の名称 趙禄襄形成法

2. 特許請求の範囲

有機シリコン化合物ガスをキャリアガスと共 に用いたプラズマ重合法によつて絶数膜を形成 する絶数形成法に独て、上配キャリアガスに 酸素を含ませる事を特象とする絶数膜形成法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は中等体板製化於ける層間絶象質。パッシューション疾等の絶縁膜を形成する絶縁膜 形成法に関する。

斯在動業膜形成在として従来、有機シリコン 化合物ガスをヤヤリアガスと共に用いた の ラ ズマ宣合法によつて動産額を形成するという方 法が提案されている。

斯る 20° ラズマ宣合法による過級護形成法は、 C V D 法やプラズマ C V D 法による過級護形成 法による場合に比し格較的に低い温度で過避額 を形成することが出来、従つて過級態を、それ が附るれる半導体装置構成体の特性を劣化せし めるととなしに形成することが出来、又CVD 佐やブラズマCVD法による絶縁譲形成法の場合に比し格段的に通い速度で絶縁誤を形成する ととが出来、従つて所期の厚さを有する絶縁 を短時間で形成するととが出来るという特徴を

★し作ら、上述せる かっプズで 重合法による 絶疑順形成法にまて、健来の場合は、絶数膜を 耐熱性の高いものとして得ることが出来ないと いう欠点を有していた。

依つて本発明は上述せる プラズ マ重合法によって絶縁誰を形成するものであるが。上述せる欠点のない新規な絶縁護形成法を提案せんとするもので、以下評述する所より明らかとなるであろう。

第1 間に於てびは本発明による絶縁度形成法 を実施するに用いる装置の一例を示し、容器1 を有する。との容器1 内には、相対向する電磁 2 及び5 が、電極2 をして容器1 の底板4 に被 立せる支柱5 上に取付けられ、電極3をして容 過1の重仮6に外部に延長する如く模立せる支持事体等7の遊遊に取付けられてなる無機を以つて配され。而してとれ等電磁2及び3階に外部の高崩放電器8より高度放が印加される様になされている。

然るときは、船屋膜 2 1 か 81 - 0 結合を多く含む構造を有するものとして何られ、との為船壁膜 2 1 が従来のブラズマ重合法による絶縁膜形成法により得られる絶縁膜に比し格験的に

本発明による絶歓遊形成法の一例に於ては、 上述せる装置しを用いて。その直径2上に半導 体链建构设体20全数键0。电磁2を冷却水循 銀パイプ14を介して冷却せる状態で。然し乍 ら耳鍼2及び3間の領域9に有機シリコン化合 物ガスA及びキャリアスCを供給せざる状態で、 容器 1 内を排気管 1 3 を介して 1 0⁻³ torr 望 ましくは10⁻⁵torr以下の圧力となる如く胼纹 して後、容器1内の掛気質13を介しての掛気 をなし乍ら、単価2及び3間の領域り内に、ガ ス供給質10及びノズル11を介して有機シリ コン化合物 Aを。キャリアガス C と共に容器 1 内如:005~5 torr 就中01~2 torr a) E カに保たれる如く供給し、この間電板2及び 3 間に高級政策率8より5~100(W)の高級波 を印加して鎖域タにグロー放電を生ぜしめ、新 くて半導体級維持収休20の表面上に、プラス マ当合法によつて、絶縁誤21を形成した。

との場合有機シリコン化合物ガスとして、ペンノメテルシクロペンタンロキサン、

高い射無性のものとして初られた。又絶財政21か10¹⁵ れ四以上の比此抗を有するものとして初られた。尚斯ら絶財政21は、國政後出業子15を介して概定せる政策2の國政従つて半導体按監視政体20の國政が45℃~65℃である範囲にある状態で、350Å~450Å%の絶験段形成選進で得られた。

上述せる如く割1 図にて上述せる装置Uを用いた本発的による絶縁 膜形成法によれば、絶縁 膜2 1 を高い耐無性を有するものとして神 るととは、有限 とが出来るものであるか。このことは、有限 タロン化合物ガストとしてオクタメティリアガス マー・ファック スター・ファック スター・ファック スター・ファック スター・ファック はない はっぱい かんしょう の にない ない はない の にない の に の として、その 高 固 な を するものとして、その 高 固 な を するものとして、その 高 周 な を

単版2及び3間に約10分間印加するという他 林祺形以条件で勤業賞21を得、その勘録賞 2.1 の氷外線以収スペクトルを制定した所。# 2 図にて実盤図示の曲線&で示されている結果 が待られたとと、又折る前果の得られた新屋藤 2 1 の泳外線吸収スペクトルを、密葉ガス雰囲 気中での500での重要による加熱を1時間な して後、剣定した所、第2個にて突蓋國景の曲 羅Aで示されている結果と殆んど安らない結果 が得られたとと。更に新く加熱された絶縁機 2 1 と加熱される前の過程膜 2 1 との間に厚さ の変化が殆んどみられなかつたとと、然し乍ら ヤヤリアガスCとして意志を含まざるアルゴン ガスを用いることを除いては、上述せると全く 同じ絶縁展形成条件で絶縁護を得、その絶縁護 の赤外線吸収スペクトルを測定した所、第2図 にて点線図示の曲線Bで示されている結果が得 られたとと、又断る結果の得られた絶縁緩の赤 外級徴収スペクトルを、上述せる場合と全く何 様の健素ガス雰囲気中での500での温度によ

る加熱を1時間なして後、創定した所、第2凶にて無額関示の典量Bで示されている結果が得られたとと、更に祈く加熱された絶縁襲と加熱される前の絶縁腹との間には前者の厚さが後者の厚さの1/5となつているという変化がみられたとよりして明らかであろう。

又本発明による絶縁族の形以伝によれば、絶 軽護21を使れた耐酸化性及び耐透温性を有す るものとして持ることが出来るものである。このことは第2図にて由線Aで示される赤外継吸収スペクトルの待られる絶縁膜でみて、時間に対する耐酸化性及び耐透温性を表わす鑑べい効果を制定した所、常温に使て、腐3図にて由級C1で示されている結果が、又温度600 で、健度80がRHという高温、高温に使て終 3図にて由線C2で示されている結果が得られたことよりしても明らかであろう。尚第3図に がするでい効果は絶縁膜をCo 感覚膜上に形成 し、その歯和磁化の低下でみたものであ

上述せる四く本発明による絶縁護形成法によ

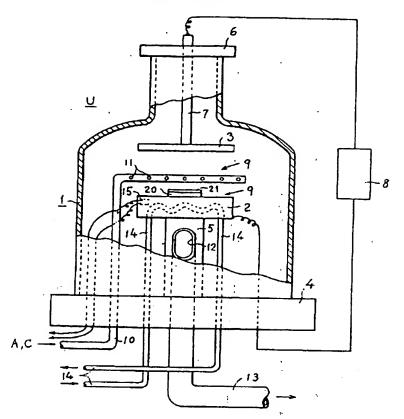
れば、有機シリコン化合物ガスと共に用いるキャリアガスに単に酸素を含ませる実けで、目的とせる絶縁展を、45℃~65℃の如を低い難度で、しかも350~450Å/分の加き返い絶験展放速度で、高い耐熱性を有し且優れた耐酸化性及び耐透促性を有するものとして得るとの出来る等の大なる特象を有するものである。

4. 図面の簡単な説明

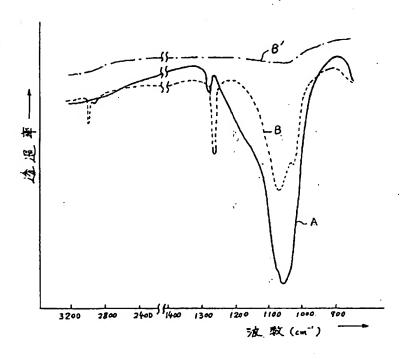
第1回は本発明による絶縁與形成法の一例及 ひそれに用いる装置の一例を示す略細図。第2 図は絶縁異の赤外部吸収スペクトルを示す図。 第3回は絶縁誤の前線化性及び耐透微性を示す 図である。

図中1は容益、2及び3は電極、5は支柱、 7は支持事体や、8は高周紋電像、9は領線。 1 0はガス供給管、1 1はノズル、1 2は関ロ 1 3は提気管、1 5は真魔検出果子を失々示す

出顧人 日本電信電后公社

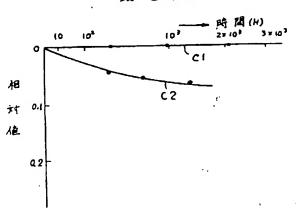


第 2 図



-170-





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.